

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-termoprzewodzaca-1g-ag-silver-z-dodatkiem-srebra-do-procesora-cpu-gpu-p-7016.html>

PASTA TERMOPRZEWODZĄCA 1g AG SILVER Z DODATKIEM SREBRA DO PROCESORA CPU GPU

Cena brutto	10,99 zł
Cena netto	8,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000381
Kod EAN	5901764327462

Opis produktu

CHE0000381

WYDAJNA PASTA TERMOPRZEWODZĄCA - TERMOPASTY AG SILVER 1g

ATUTY

- ☐ **Z DODATKIEM SREBRA**
- ☐ **GWARANTOWANA JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ**
- ☐ **ORYGINALNY ZESTAW ZE SZPATUŁKĄ DO NAKŁADANIA**



PASTA DO PROCESORÓW AG SILVER 1g ZESTAW

AG Silver to pasta termoprzewodząca została wzbogacona o związki srebra wpływające na wzrost poziomu przewodności cieplnej.

Produkt wyróżnia także niska impedancja termiczna.

Odnacza się wyjątkowo wysoką przewodnością cieplną (**3,8 W/mK**), która jest nawet **trzykrotnie wyższa** niż w przypadku większości tradycyjnych produktów.

Warto pokryć nim mikroszczeliny znajdujące się pomiędzy radiatorami a procesorami CPU, GPU bądź innymi podzespołami.

Pasta AG Silver jest również przydatna w przypadku przekazywania ciepła ze skraplaczy rurek do wymienników wewnątrz kolektorów słonecznych.

Użyteczność preparatu potwierdza **norma RoHS**, w zgodzie z którą go wyprodukowano.

SPECYFIKACJA

- □ kolor: **srebrny**
- □ przewodność cieplna: > **3,8 W/mK**
- □ impedancja termiczna:
- □ ciężar właściwy: > **1,7 g/cm³**
- □ parowanie:
- □ przeciekanie:
- □ stała dielektryczna: > **5,1**
- □ lepkość: **nie płynie**
- □ indeks tiksotropowy: **380+/-10**
- □ temperatura robocza: **-50~ 250 °C**
- □ chwilowa odporność na działanie temp.: **-50 ~ 340 °C**

Ilość: **1 oryginalny zestaw.**



ZASTOSOWANIE

Układy stosowane w komputerach PC, laptopach, przekaźniki SSR oraz innych dziedzinach elektroniki.

Procesory CPU (między radiator a CPU), karty graficzne (między radiator a GPU), chipsety (między radiator a North Bridge i South Bridge), sekcje zasilania oraz pomiędzy innymi, grzejącymi się układami w szeroko stosowanej elektronice.

Wypełnia mikro nierówności pomiędzy stykającymi się elementami np.: procesorem i radiatorem, idealna jako przekaźnik ciepła ze skraplacza rurki ciepła do wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym.



INSTRUKCJA NAKŁADANIA PASTY

1. □ Nałożyć cienką warstwę pasty na powierzchnię procesora i równomiernie rozprowadzić.
2. □ Przy montażu i dociskaniu radiatora do procesora, delikatnie obrócić kilkakrotnie w prawo oraz w lewo, w celu idealnego rozprowadzenia pasty pomiędzy procesorem a podstawą radiatora.



☐ Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe lub lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.